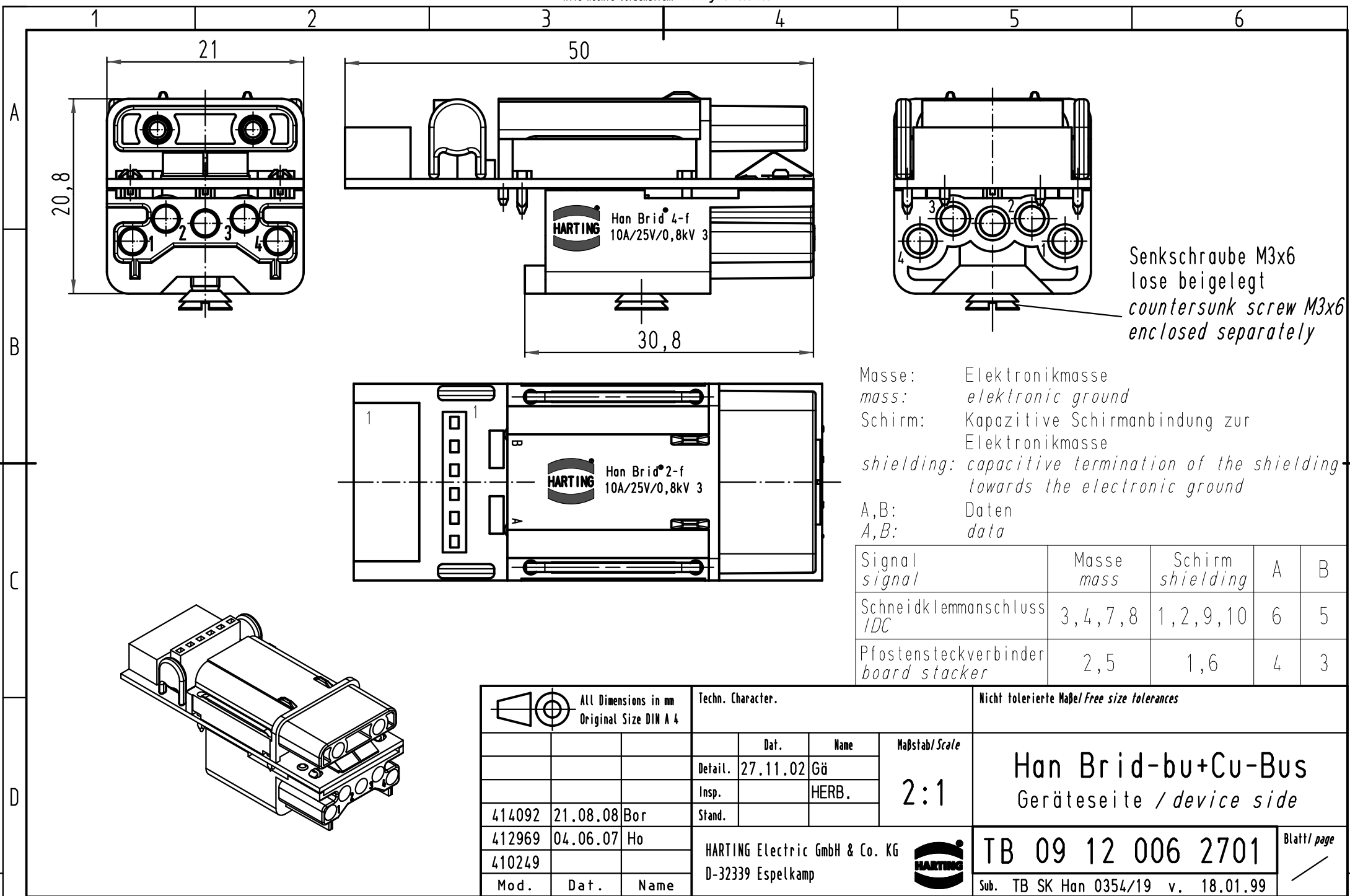




Masse: Elektronikmasse
 mass: *elektronic ground*
 Schirm: Kapazitive Schirmanbindung zur Elektronikmasse
shielding: capacitive termination of the shielding towards the electronic ground
 A,B: Daten
 A,B: *data*

Signal <i>signal</i>	Masse <i>mass</i>	Schirm <i>shielding</i>	A	B
Schneidklemmanschluss <i>IDC</i>	3,4,7,8	1,2,9,10	6	5
Pfostensteckverbinder <i>board stacker</i>	2,5	1,6	4	3

All Dimensions in mm Original Size DIN A 4			Techn. Character.		Nicht tolerierte Maß/Free size tolerances	
			Dat.	Name	Maßstab/Scale	
			Detail.	27.11.02	Gü	Han Brid-bu+Cu-Bus Geräteseite / <i>device side</i>
			Insp.		HERB.	
			Stand.			
414092	21.08.08	Bor				
412969	04.06.07	Ho				TB 09 12 006 2701 Sub. TB SK Han 0354/19 v. 18.01.99
410249						
Mod.	Dat.	Name	HARTING Electric GmbH & Co. KG D-32339 Espelkamp			Blatt/ page

